

Târgul de Cariere în Inginerie și Tehnologie 2024, ediția VI

22 mai 2024

Târgul de Cariere în Inginerie și Tehnologie, reunește companii naționale și internaționale care vor promova posturile vacante și vor prezenta oferte de joburi pentru absolvenți și profesioniști.

Organizatorii își propun să scoată în evidență jucătorii industriali locali, și să promoveze capacitățile ingierești locale. Târgul de cariere în inginerie și tehnologie, este organizat în perioada când studenții și elevii din ultimul an de studii sun în căutarea de oportunități de angajare.

Evenimentul vine să complementeze eforturile campaniei de ghidare și orientare în carieră pentru absolvenții liceelor, care sunt în procesul identificării dezvoltării carierei profesionale, la fel și dezvoltarea carierei profesionale pentru elevii și studenții din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară.

Participanții vor testa cunoștințele în domeniul electronicii la un QUIZ.

Elevii și studenții instituțiilor de învățământ prezenți la eveniment vor participa la a 3-a ediție a concursului de lipire manuală cu ciocanul de lipit a componentelor electronice.



Embedded Hackathon 2024

În perioada desfășurării Forumului de Electronică și Conferinței Embedded Moldova, 21.05 - 22.05.2024, elevii și studenții pasionați și interesați de sistemele încorporate vor participa la Embedded Hackathon.

Hackatonul este organizat de Asociația Companiilor din Industria Electronică, și se va desfășura la Tekwill și FabLab. Circa 10 echipe vor concura în cadrul evenimentului cu subiectul principal „Embedded Internet of Things (IoT)”.

Participanții hackathonului vor primi KIT-urile și componentele necesare (i.e. procesoare ESP32, STM (slave) Nordic NRF) și vor fi îndrumați de mentori. Câștigătorii hackathonului vor fi premiați pentru locurile 1, 2 și 3.



AGENDA

22 mai 2024

Locație: Tekwill, str. Studenților 9/11, sala Imaginarium

10:00 – 10:30	Înregistrarea participanților la Masa rotundă.	
10:30 – 12:00	Masa rotundă: „Tendințele pieței muncii din domeniul electronicii”. Moderator: Ludmila Stihi , GIZ SBC , Consultanț Ințăământ Profesional Tehnic. Locația: Sala Front End	
12:00 – 13:30	Networking lunch (lunch bags pentru participanții din regiuni)	
12:30 – 13:30	Inregistrarea participantilor la Targul de cariere in Inginerie și Tehnologie.	
13:30	Moderatori: Târgul de cariere in Inginerie și Tehnologie Radu Melnic , Director, UTM Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră; Colegiul UTM. Natalia Șestenco , Directoare adjunct, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, UTM.	
13:35 – 13:55	Cuvânt de salut	Dan Perciun , Ministru al Educației și Cercetării din Republica Moldova (tbc) Prof. Viorel Bostan , Rector, Universitatea Tehnică a Moldovei
13:55 – 14:15	Jobul viitorul – cum ne pregătim de azi. Dezvoltarea și motivarea personală	Doru Curoșu , HR & Trainer. People development. Camelot Partners
14:15 – 15:10	Prezentarea rezultatelor Embedded Hackathon 2024.	Moderator: Andrei Bragarenco , Microlab Engineering Club
15:10 – 15:35	Quiz – cât de bine cunoști domeniul?	Concurs interactiv de întrebări și răspunsuri în regim live – cel mai mare scor acumulat pentru răspuns corect și viteză se transformă în premiu. Premii oferite de PREH R&D Romania.
15:10 – 15:40	Consiliul juriului și decernarea premiilor pentru Embedded Hackathon.	
15:40 – 16:00	Decernarea premiilor Embedded Hackathon 2024	Moderator: Roman Nicu , Mechatronics Innovation Center
15:50 – 17:15	Concurs cu premii	
15:50 – 16:20	Concurs practic: lipirea manuala. Runda 1	Ediția 3-a concursului de lipire manuală cu ciocan de lipit. Executarea lucrării la 10 stații de lipire. Participanți: elevi, studenți, doritori. Premii oferite de Steinel Electronic , una din cele mai mari companii de electronică din Moldova.
16:20 – 16:50	Concurs practic: lipirea manuala. Runda 2	A doua rundă de executare a lucrării, 10 stații de lipire.
16:50 – 17:15	Consiliul juriului și decernarea premiilor pentru runda 1 și 2.	
16:00 – 17:00	Ziua ușilor deschise – vizite în cadrul instituțiilor (înregistrare prealabila)	DSM Draexlmaier Sisteme Tehnice Moldova, Biroul de Dezvoltare Produs din Chișinău (grup de 15 persoane)
		Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică Departamentul de Microelectronică și Inginerie Biomedicală (Corpul de studii nr. 3), (sala 3.3, HaiDuk, et. 4, et. 7 Centrul Național de Cercetări Spațiale) (grup de 10 persoane) Dr. Nicolae Ababii
		Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi. Corpul de studii nr. 6, FabLab. Dr. Sergiu Mazuru
14:15 – 17:30	Explorarea târgului. Oportunități pentru stagiul de practică și angajare.	
17:30	Închiderea Târgului de cariere in inginerie si tehnologie	

Organizatori:



Parteneri:



Cu suportul:



Sponsori:

